ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА КРЕМНИЙ p-ТИПА/РАСТВОР ЭЛЕКТРОЛИТА

н.и.гусейнов

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана AZ 1143, Баку, пр.Г.Джавида 31a

В этой работе с помощью метода, основанного на импульсном освещении границы раздела полупроводник/электролит и регистрации кинетики заряжения полупроводникового электрода, исследовано энергетическое распределение плотности поверхностных состояний на границе кремний p-типа/раствор электролита.

ВВЕДЕНИЕ

Высокая плотность заряженных поверхностных состояний оказывает существенное влияние на распределение потенциала в системе полупроводниковый электрод-раствор электролита и в конечном итоге на эффективность работы полупроводникового фотоэлектрохимического преобразователя солнечной энергии [3]. В настоящей работе с помощью метода, основанного на импульсном освещении и границы раздела полупроводник-электролит и регистрации кинетики заряжения полупроводникового электрода, исследовано электрическое распределение плотности поверхностных состояний, распределение потенциала на границе р-Si/электролит.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

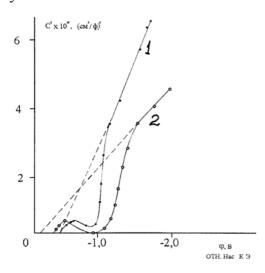
Для получения кинетических характеристик фотоэлектрод освещался короткими импульсами $t_n \approx 10^{-8}$ с ультрафиолетового лазера на молекулярном азоте (λ=337нм), работающего с частотой повторения 25Гц и пиковой мощностью 1кВт. Излучение лазера ослаблялось калиброванными стеклянными светофильтрами и колибровалась для равномерного освещения рабочей поверхности фотоэлектрода. Электрический сигнал, обусловленный изменением потенциала фотокатода под предварительного действием импульсного освещения, после широкополосным транзисторным усилителем подавался вход стробоскопического осциллографа и регистрировался самописцем. Интенсивность света, падающего на фотоэлектрод, выбиралась такой, чтобы изменение потенциала при освещении не превышало 3-10мВ. В этом случае можно считать, что концентрация генерируемых светом носителей тока заметно не искажает электрического поля обедненной области полупроводника, эквивалентной схемы фотокатода не зависят от уровня освещения.

Специальными измерениями контролировалась линейная зависимость изменения потенциала от интенсивности света. Поскольку квантовый выход фотоэффекта на границе полупроводник-электролит высок (v=1), интенсивности света были достаточно низкими и в отличие от фотоэмиссионных исследований границы металл-электролит нагрев границы раздела был и не влиял на измеренные характеристики. Временное разрешение измерительной схемы было не хуже 10^{-8} с, и позволяло регистрировать сигнал в интервале времен $2*10^{-8} - 2*10^{-4}$ с.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На Рис.1 представлены результаты измерений дифференциальной емкости в виде зависимости C^{-2} - ϕ . Как видно из рисунка, полученная зависимость существенно отличается от типичной зависимости для Мотта-Шоттковского

барьера [2,5]. При измерении С-ф характеристик на частотах ниже 1кГц вблизи потенциала –0,7В наблюдается пик емкости, амплитуда которого возрастает с уменьшением частоты сигнала. Эти данные можно объяснить предполагая, что на



границе раздела кремний электролит имеются локализованные поверхности состояния, которые на низких частотах успевают перезаряжаться и вносят вклад в измеряемую емкость. Наблюдаемое отклонение от уравнения Мотта-Шоттки может быть связано со стабилизацией высоты барьера в p-Si вследствие фиксации уровня Ферми на его поверхности высокой плотностью поверхностных состояний.

Рис. 1.

Зависимость обратного квадрата емкости от потенциала электрода p-Si в 0,1МКОН при различных частотах измерения (1-1к Γ ц, 2-0,8к Γ ц).

Как уже отмечалось выше, при контакте полупроводникового электрода с раствором электролита в полупроводнике формируется область пространственного заряда (ОПЗ), аналогичная области, образующейся при контакте полупроводника с металлом, приводящая к искривлению энергетических зон полупроводника. Потенциал, приложенный к полупроводниковому электроду, перераспределяется между обедненной областью полупроводника и слоем Гельмгольца (если падением потенциала в диффузионной части двойного электрического слоя в растворе электролита можно пренебречь). При потенциале плоских зон $(\varphi = \varphi_{\rm fb})$, когда электрическое поле в полупроводнике отсутствует, разделение зарядов происходит только за счет диффузии и при малом времени жизни неосновных носителей тока эффективность преобразования солнечной энергии оказывается низкой [4]. Потенциал отличный от $\phi_{\rm fb}$ может не приводить с необходимостью к увеличению электрического поля внутри полупроводника, что обусловлено изменением потенциала в слое Гельмгольца (Д $\phi_{_{\rm H}}$) (аналогично «закреплению» уровня Ферми на границе металл-полупроводник). С учетом наличия заряда на поверхностных состояниях связь между электрическим полем в полупроводнике Е и в слое Гельмгольца дается соотношением

$$\mathbf{e} \mathbf{E}_{SC} (\mathbf{x} = 0) + \mathbf{Q}_{SC} = \mathbf{C}_{H} \boldsymbol{\varphi}_{H}, \tag{1}$$

где C_H — емкость слоя Гельмгольца; ϵ_H - диэлектрическая проницаемость слоя Гельмгольца; d_H - толщина слоя Гельмгольца ($d=3\dot{a}$). Учитывая, что $C_H=\epsilon_H/d_H$, $\epsilon_H=6\epsilon_0$ [3], $d_H=3\dot{a}$, тогда соотношение (1) преобразуется в следующее

$$\mathcal{A}\varphi_{H} = \frac{e_{SC}}{e_{H}} d_{H} E_{SC}(x = 0) + \frac{d_{H}}{e_{H}} Q_{SS}.$$
(2)

Для барьера типа Мотта-Шоттки электрическое поле в ОПЗ полупроводника p-типа вычисляется по формуле

$$e_{SC}(x = 0) = \frac{1}{e_{SC}} (2eeN_A \mathcal{I} \varphi_{SC})^{1/2}$$
 (3)

Используя соотношения (2) и (3), преобразуем формулу $\varphi - \varphi_{fb} = Д\varphi_{SC} + Д\varphi_{H}$ к виду

$$\varphi - \varphi_{fb} = \mathcal{I} \varphi_{SC} + \frac{d_{H}}{e_{H}} \left(2e_{SC} e N_{A} \mathcal{I} \varphi_{SC} \right)^{1/2} + \frac{d_{H}}{e_{H}} Q_{SS}, \tag{4}$$

здесь Q_{SS} - заряд поверхностных состояний в равновесии.

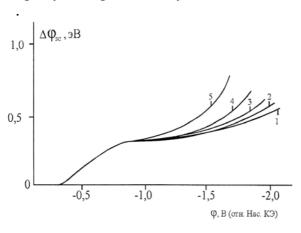
Следовательно зависимость распределения поверхностных состояний в энергетическом пространстве можно описать универсальной функцией

$$Q_{SS} = e \int_{E_{cr}}^{E_{C}} N_{s}(E) f_{F}(e) dE, \qquad (5)$$

здесь, $f_F(E) = \left[1 + exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)\right]$ - функция распределения Ферми, равная вероятности

того, что состояние с энергией E занято электроном (E – энергия Ферми); $N_S(E)$ – функция распределения поверхностных состояний, лежащих в запрещенной зоне полупроводника.

На Рис.2 (кр. 2) представлена экспериментальная зависимость падения потенциала ($\Delta \varphi_{sc}$) от φ . Как видно из рисунка зависимость $\Delta \varphi_{sc}$ от потенциала катода только в области потенциалов от 0.3B до 0.6B представляет собой прямую, пересекающую ось потенциалов при φ =0.3B.



7,5 - N₅ - 10¹⁰, cm⁴ 9B

5,0 - 2,5 - Ec

1,0 Ec

E-E_v, 9B

Рис.2.

Зависимость $\Delta \varphi_{SC}$ от потенциала спектра p-Si в 0,1М КОН (1, 3, 4 рассчитанны по (9), 2 – экспери-ментальная зависимость)

Рис.3.

Распределение концентрации поверхностных уровней от энергии на границе раздела p-Si/0,1M KOH.

Наблюдаемая зависимость $\mathcal{Q}_{SC}(\varphi)$ для p-Si /0,1 M KOH (рис.2, кр.1,3,4) хорошо описывается соотношениями (4) — (5) при экспоненциальном распределении уровня поверхностных состояний вблизи потолка валентной зоны

$$N_1(E) = \frac{N_{IS}^{\circ}}{kTc} exp\left(\frac{E_F - E}{kTc}\right)$$
 (6)

с $N_{IS}^{\circ} = 7 \cdot 10^{12} \,\mathrm{cm^{-2}}$, $T_{\rm C} = 600 K$ (для расчетов использовались $C_{\rm H} = 10^{-15} \,\varphi/\,\mathrm{cm^2}$), и уровни вблизи середины запрещенной зоны полупроводника

$$N_{2}(E) = \frac{2N_{S2}}{\sqrt{p}(AE)} exp \left[-\left(\frac{E - E_{i}}{AE}\right)^{2} \right]$$
 (7)

с $N_{S2}^{\circ} = 5 \cdot 10^{14} \, \text{cm}^2$, E=0,1 эВ и E_i - E_f =0,45 эВ, где E_f - энергия Ферми в объеме полупроводника.

Из (5) –(7):

$$Q_{SS} = -e \left\{ N_{SI}^{\circ} \left[1 - exp \left(-\frac{e(\mathcal{I}\varphi_{SC})}{kTc} \right) + N_{S2}^{\circ} \left[1 + erf \left(\frac{E_f - E_i + e\mathcal{I}\varphi_{SC}}{\mathcal{I}E} \right) \right] \right] \right\}$$
(8)

Используя соотношение (8), преобразуем формулу (4) к виду

$$\varphi - \varphi_{fb} = \mathcal{I}\varphi_{CS} + \frac{d_{H}}{e_{H}} \left(2e_{SC}eN_{A}\mathcal{I}\varphi_{SC} \right)^{1/2} + \frac{d_{H}}{e_{H}}e \left\{ N_{SI}^{\circ} \left[1 - exp \left(-\frac{e\mathcal{I}\varphi_{SC}}{kTc} \right) \right] \right\} + N_{S2}^{\circ} \left[1 + erf \left(\frac{E_{F} - E_{i} + e\mathcal{I}\varphi_{SC}}{\mathcal{I}E} \right) \right]$$
(9)

На Рис.3 приведено распределение концентрации поверхностных состояний от энергии на границе раздела кремний р-типа/ 0,1 М КОН, а на Рис.2 - зависимость $\Delta \phi_{\rm SC}(\phi)$, рассчитанная по (9) и сопоставленная с измеренной. Отчетливо видно, что энергетическая плотность поверхностных состояний (полная плотность ~ $10^{14} {\rm cm}^{-2}$) характеризуется экспоненциальным спадом в запрещенную область полупроводника и дискретным уровнем с полушириной 0,15эВ, расположенными на расстоянии 0,5эВ выше потолка валентной зоны.

Отличие зависимости $\Delta \varphi_{SC}(\varphi)$ от линейной связана с заряжением поверхностных уровней (частичное «закрепление» уровня Ферми) о чем свидетельствует и пик, наблюдаемых на вольт-фарадной характеристике (Puc1), положение и величина которого зависят от частоты измерения.

Таким образом, фотоэффект на границе раздела кремний р-типа/раствор электролита происходит в условиях частичного «закрепления» уровня Ферми, обусловленного большой концентрацией поверхностных состояний, при этом скорость электродных реакций, протекающих в этих условиях должна зависеть от приложенного потенциала, что отмечалось в ряде работ. [1,2,3].

- 1. С.Д.Бабенко, Н.Гусейнов, *Письма в ЖТФ*, (**19**1993) 69.
- 2. А.А.Гарибов, Н.И.Гусейнов, Р.С.Мадатов, Azerbaijan National Academy of Sciences, Transactions, series of physical-mathematical and technical sciences, physics and astronomy, **XXIII** №5(II) (2003) 35.
- 3. L.M. Peter, *J.Electroanlitical.Chem.*, **165** (1984) 29.
- 4. С.Д. Бабенко, А.А. Балакай, Ю.Л. Москвин, *Изв. АНР, Энергетика*, **6** (1996) 70.
- 5. Ю.А.Гурьевич, Ю.В.Плесков, Успехи химии, №4 (1983) 563.

YARIMKEÇİRİCİ p-tip SİLİSİUM/ELEKTROLİT SƏRHƏDİNDƏ SƏTH HADİSƏLƏRİ N.İ.HÜSEYNOV

Yarımkeçirici silisium p-tip/elektrolit sərhəddində səth hadisələrinin energetik paylanması tədqiq edilmişdir. Tədqiq üçün yarımkeçirici/elektrolit sərhəddini qısa impulslu monoxromatik işıqla işıqlandırmaq və yarımkeçiricinin yüklənməsi kinetikasının qeyd edilməsi metodundan istifadə edilmişdir.

SURFACE STATES DISTRIBUTIONS OF p -TYPE SILICON ELECTRODE IN THE ELECTOLYTE AQUEOUS

N.I.GUSEINOV

The results of the potential and surface states distributions p-type silicon electrode (p-Si) in the electrolyte aqueous upon short flash illumination of semiconductor-electrolyte interface have been reported, the kinetics of potential change was registered.

Редактор: Г.Аждаров